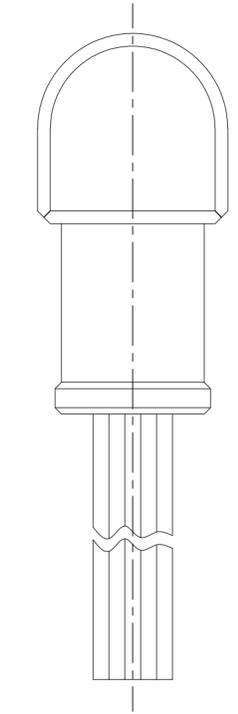
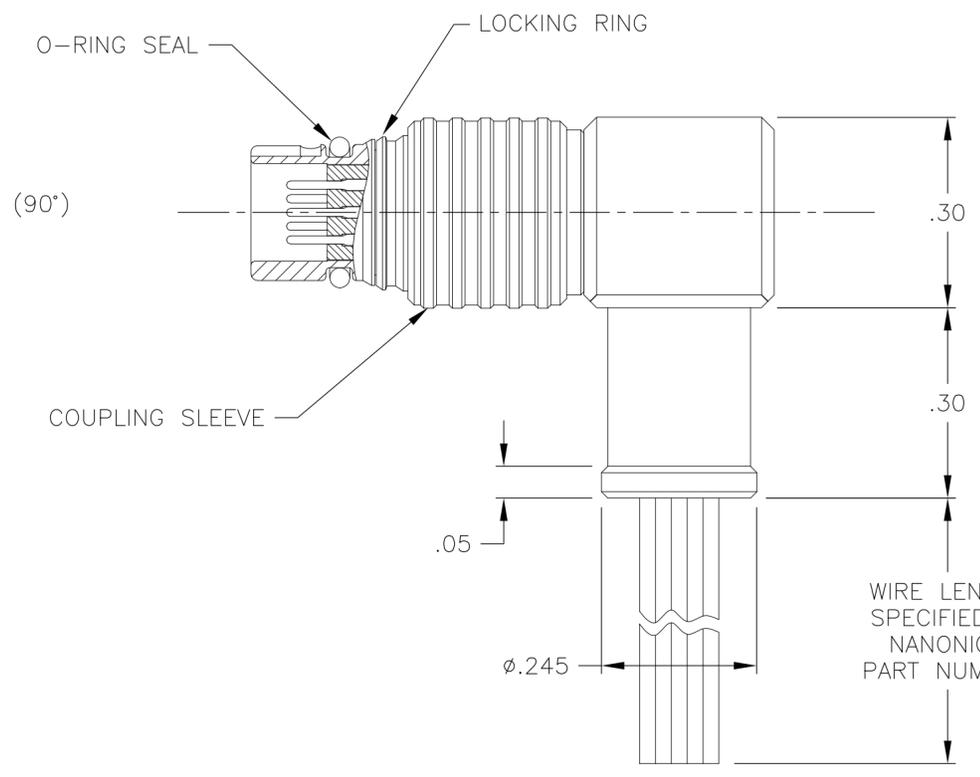
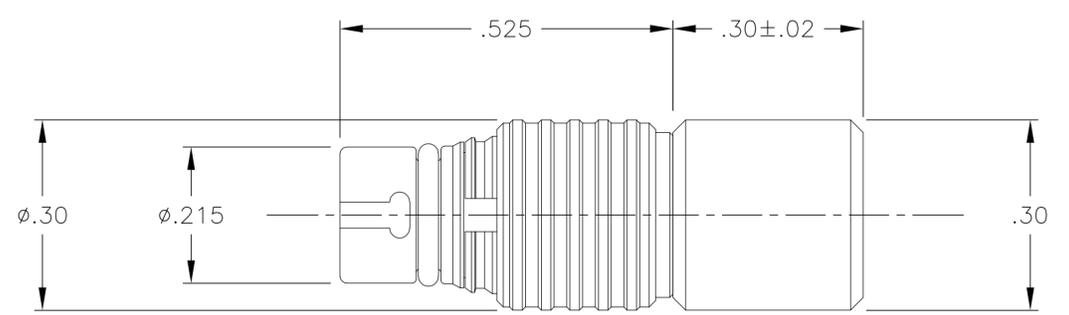
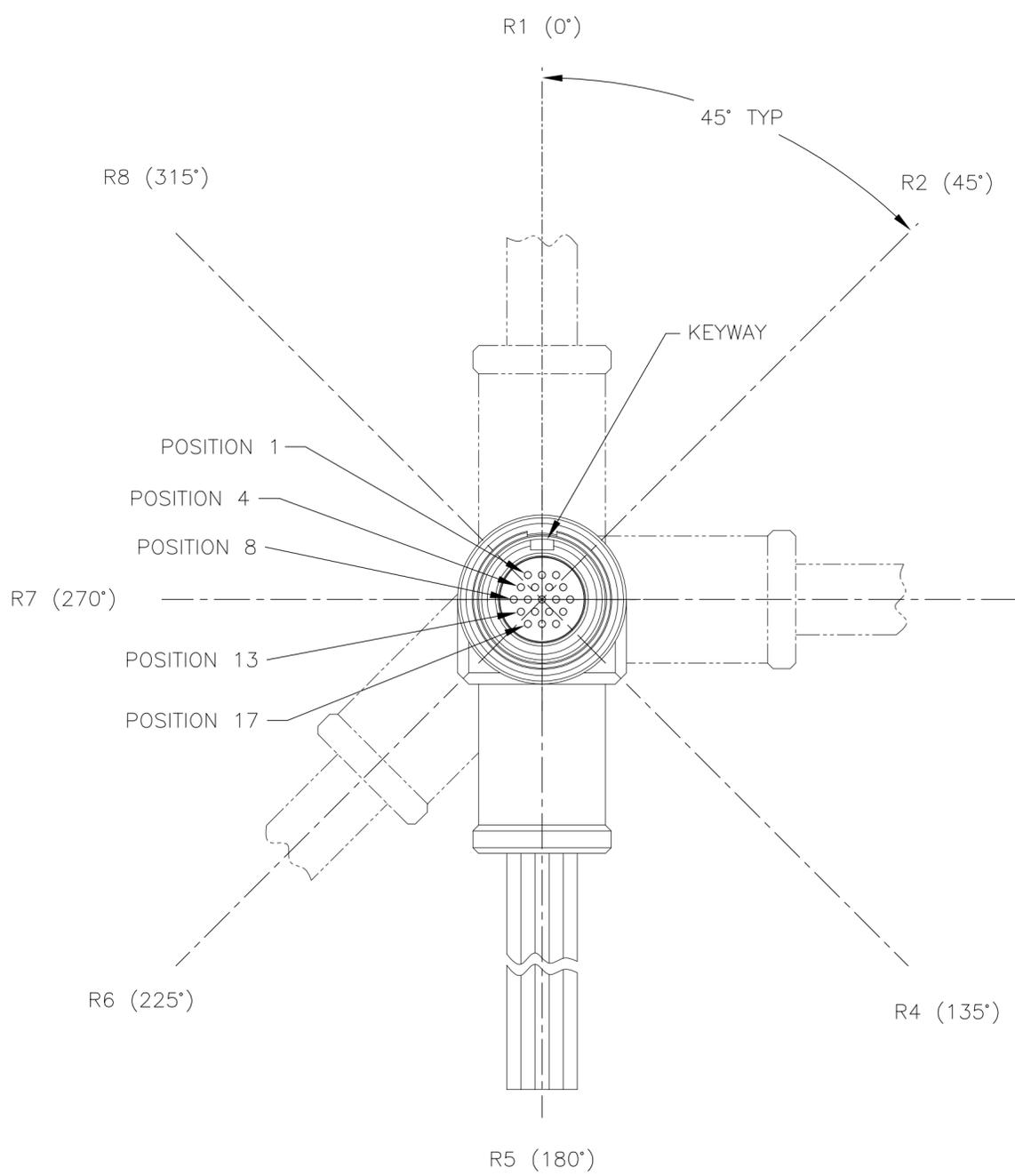


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	B	UPDATE PER ECO-11-013272		28 JUN 11	CAS	MKS	



- CONNECTOR BODY, COUPLING SLEEVE & BACKSHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATE PER SAE-AMS-C-26074 OR AMS 2404E
 LOCKING RING MATERIAL: BERYLLIUM COPPER, ELECTROLESS NICKEL PLATE PER SAE-AMS-C-26074 OR AMS 2404E
 INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER ASTM D5138 OR POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) PER ASTM D4067
 O-RING MATERIAL: FLUOROSILICONE
- WIRE TERMINATION: 28AWG SOLID, 30AWG STRANDED WIRE OR SMALLER.
- BONDING RESISTANCE BETWEEN CONNECTOR BODY AND BACKSHELL TO BE 25 MILLIOHMS MAXIMUM. BACKSHELL TO BE BONDED TO PLUG SHELL WITH CONDUCTIVE EPOXY.
- LUBRICATE O-RING WITH PARKER SUPER-O-LUBE PRIOR TO INSTALLATION
- BACKSHELL MAY BE ORIENTED IN THE EIGHT DIRECTIONS SHOWN (R1 THRU R8). POSITION R5 IS CONSIDERED STANDARD. THE BACKSHELL CODE AT THE END OF THE NANONICS PART NUMBER SHALL INDICATE BACKSHELL ORIENTATION.
- THIS DRAWING ALSO IDENTIFIED AS NANONICS 303-0135

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. MORALES 23OCT08		
DIMENSIONS: INCHES		CHK M. STORRY 23OCT08		
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .010 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 10°		NAME
MATERIAL SEE NOTES		FINISH SEE NOTES		PLUG ASSEMBLY, CIRCULAR, QUICK DISCONNECT COUPLING, METAL, 19 POSITION W/ 90 DEGREE BACKSHELL
CUSTOMER DRAWING		WEIGHT -	SCALE A2 5:1	RESTRICTED TO -
		SIZE A2 0PJN9		DRAWING NO C=1925027
		SHEET 1 of 1		REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9